PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02000962 A

(43) Date of publication of application: 05 . 01 . 90

(51) Int. CI

G03F 1/08 H01L 21/02 H01L 21/027

(21) Application number: 63127309

(22) Date of filing: 25 . 05 . 88

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

TANAKA KAZUHIRO

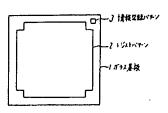
(54) FORMATION OF PHOTOMASK

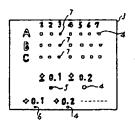
(57) Abstract:

PURPOSE: To grasp quality speedily and accurately and to form a high-accuracy device by recording quality information of the photomask on the photomask.

CONSTITUTION: A thin metallic chromium film is adhered on the glass substrate 1 and coated with resist and only a desired part is drawn by using an electron beam exposure device to obtain a resist pattern 2. At this time, a pattern 3 for recording the quality information is drawn outside an effective area. Specific inspection is performed after the pattern 2 is formed and the pattern 3 is cut by a laser correcting machine to record pieces of quality information 5-7. Consequently, the quality of each photomask is recorded, so when transfer to a semiconductor wafer is performed, the quality of the photomask is checked and grasped for use, so there are many advantages in the formation of a device and the yield is improved.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio





⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-962

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)1月5日

G 03 F 1/08 H 01 L 21/02 21/027 M 7204-2H A 7454-5F

7376-5F H 01 L 21/30

301 G

7376—5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称 フォトマスクの作成方法

②特 顧 昭63-127309

②出 願 昭63(1988)5月25日

発明者 田中 和

知 裕

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 願 人 三菱電镀铢式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑩代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

श्रिक्षा व

1. 発明の名称

フォトマスクの作成方法

2、特许确实の范围

フォトマスクを作成あるいは使用中のフォトマスクの品質情報をフォトマスクの実デバイスチップ中あるいは実デバイス以外の有効エリア外に記録することを特徴とするフォトマスクの作成方法。

(産業上の利用分野)

木免明は半導体君子の製造工程にて使用されるフェトマスク作成方法に関するものである。

(従来の技術)

フェトマスクは半導体素子製造工程には不可欠で、デバイスの高集を化、高額度化に伴なって高額度になりつつある。最近ではフェトマスクの製造は電子ピームな光装置を用いて行なわれておりその額度は増々向上している。ここで従来のフェトマスクの作成方法を乗り図を用いて説明する。フェトマスクの作成方法は通常の写真製版工程と

(発明が解決使用とする課題)

ところが、従来ではこれらの欠陥個数の管理は別の白幅などでなされることが多く、どれ程の欠陥がありどれ程増加したかが不明確であり、また寸法調定値においても規格値内に入っているフェトマスクを出何してはいるが、寸法値がマスク毎に全て異なり任実の歴の程光条件を決定するのが強かしいなどの問題点があった。

本角明は以上の様な問題点を除去するためになされたもので、フォトマスク作成中あるいは使用

特閒平2-962 (2)

中の寸広値や欠陥データなどの品質情報をフォトマスク内に記録したもので、これによりより構度の高いデバイスを作成していくことを目的としたものである。

・ (課題を解決するための手段)。

この発明に係るフォトマスクの作成方法は、フォトマスクを作成あるいは使用中のフォトマスクの品質情報をフォトマスクの実デバイス中あるいは実デバイス以外の有効エリア外に記録するようになしたものである。

(作用)

本発明によればフォトマスクの品質が各フォトマスク毎に記録されているので半導体ウエハに 転写する際にフォトマスクの品質をチェックしまた 把握した上で使用できるのでデバイスの形成上有 利な点が多く歩窗りの向上となる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を第1回を用いて設明 する。ガラス基板(11上に金属クロム 63 膜を被着させ、その上にレジストを堕布し所望部分のみを電

を前送同様(ののパターン部ので、パターンをレーサ 体正 概によってパターンを抜き のを品質 信報として記録する。ここでは 概として A.B.Cの欠陥が 三個の場合の例を示した。

このほにして作成されたフォトマスクはウエハブロセスに手質され写真製版工程に使用される。 この場合、寸法情報がフォトマスク自身に記録されており、どれ程の寸法シフトが設計値より起きているかがフォトマスクを観査するのみで利別でまる。

この寸法領報を元にして罪光条件を設定でき、して罪光条件が判明したよっ、一人のレジストー方、を受ける。一方を受けない。 この大路 はされているフェトマ を受ける ない ない ない はい はい くい にい はい し にい く こ と に よ り フェトマスクの寿命かー目にして判別できフェトマスク 理

子ピーム指光装置を用いて指面想像しレジストパ 'ターンを得る。この際、有効エリア外に品質情報 を記録するパクーン(3)をも脳面しておく。第2図 はこの信報記録パクーン国の一実施例を示す拡大 世明図である。次に、レジストパタンをマスクに してエッチングし所望のパターン凶を得る。パク ーン形成後は所定の検査を行なうが、まず案子寸 技測定を行ない例えば 1 0 m m のパターンに対し ±0.1 μ m . ±0.2 μ m . ±0.3 μ m の 規格に入 っているかの判別を行ない、±0.1μmの規模に 入っていれば第 2 図に示すように±0. 1 μ m の (5) のところにCrの残し、パターンAIを作成してお きそのパターンをレーザ修正都でパクーンを抜き (5)を、品質情報として記録する。次に、これらの 例定値の平均をとりその平均値がどのレベルに入 っているかの料定を行ない + 0. 1 μ m 内であれば +0.1μπの(5)ところのgパターンをレーザ修正 数によってパターンを抜き同様の品質情報として

その後、欠陥検査装置を用い欠陥数と欠陥値類

が容易となる。

受情報をCr パクーンを抜く方法について述べたが、パーコード(第4図(4)) による方法でもよく、またフェトマスクの側面に情報を記録する方法(第4図(4)) でもよい。また、品質情報を直接印字(第4図(4)) に記録する方法でもよく同様の効果を表する。また、上記実施例では欠陥数、種類す法値について記録する様にしたが、これに陥っ

特閒平2-962 (3)

たものではなく 電子ビーム 電光 物度 データでもよく、またトータルビッチデータでもよく 同様の 効果を奏する。デバイス上に記録する方法においても欠陥損罪に限ったものではなく他の重要な品質 機程でもよく同様の効果を奏する。この方法により ウェハ内の欠陥による不良チップが判別でき出 何が助止する。

(発明の幼果)

この様にレてフォトマスクの品質情報をフォトマスク上に記録したのでフォトマスクの品質が迅速にかつ正確に把握できこのためウェハブロセスにおいて高格度なデバイスが作成でき歩智りも向上できる大きな利点を有する。

4. 図面の簡単な製卵

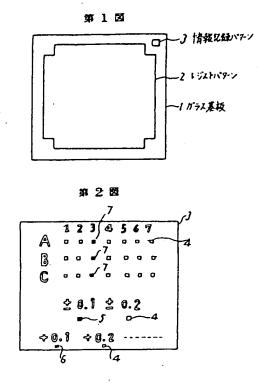
第1回は本発明によるフォトマスクの外数図、第2回は品質情報を示す拡大説明図、第3回はデバイスチップ内に品質情報を示す図、第4回(0~)には本発明の他の実施例の情報表示例を示す図、第5回は従来のフォトマスクである。

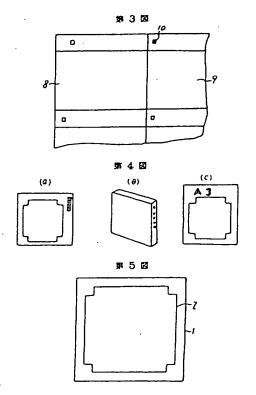
図において、(1) はガラス基板、(2) はレジストパ

ターン、(3) は情報記録バターン(4) はパターン抜き 無、(5) (6) (7) 00 はパターン表示部を示す。

なお、図中、同一符号は同一、または相当部分 を示す。

代理人 大岩增 雄





手 統 袖 正 杏 (自発) 昭和

特許庁長官殿

1. 事件の表示 待職昭 63-127309 号

2. 発明の名称

フォトマスクの作成方法

3. 補正をする者

事件との関係 神許出駅人 東京都千代田区九の内二丁目2番3号 住 所 (601)三菱電機株式会社 名 称 代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住 所

東京都千代田区九の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 増 雄 (2) (連絡先03(213) 3421特許高)





5. 補正の対象

明細管の発明の詳細な説明の概。

6. 補正の内容

(1)明細盤の第2頁第3行に「描画想像」とある のを「描画現像」に訂正する。

②明細盤の第2頁第17行に「転写の隙の」とあ るのを「転写の版の」に訂正する。

(3)明柳暦の第4頁第1行に「描画想像」とある のを「描慮現像」に訂正する。

(i)明細母の無!頁第17行に「gパターンを」と あるのを「C゚パターン」に訂正する。

以上